



Obudowa Divider 500 Air Tempered Glassx2 Black 12cmx2

Indeks: 346948 Producent: Thermaltake Kod producenta: CA-1T4-00M1WN-02

Cena: **673.58 zł**

Opis

Obudowa Divider 500 Air Tempered Glassx2 Black 12cmx2

Producent: Thermaltake

Właściwości

- Opis Divider 500 TG Air obudowa typu Mid Tower Divider 500 TG Air to obudowa typu mid-tower ATX, która jest wyposażona w jeden standardowy wentylator przedni 120 mm, jeden standardowy wentylator tylny 120 mm, dwa panele siatkowe zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza z przodu i u góry, dwa wytrzymałe okna ze szkła hartowanego o grubości 3 mm po lewej i po prawej stronie. Dodatkowo obudowa jest wyposażona w dwa symetryczne trójkątne panele, jeden ze szkła hartowanego, a drugi ze stali, które są dostępne również w większej liczby opcji. Divider 500 TG Air ATX obudowa typu mid-tower Thermaltake zaprojektował zupełnie nową serię obudów, która zawiera mieszankę elementów stylizowanych na obudowę typu open frame z dodatkiem konfigurowalnych opcji łączących wszystkie funkcje w serii Divider. Najbardziej wyjątkową cechą obudowy Divider 500 TG Air Mid Tower są dwa symetryczne, trójkątne elementy składające się ze stalowych paneli oraz z paneli ze szkła hartowanego po lewej i prawej stronie. Panele te są montowane beznarzędziowo i zapewniają ciekawy widok na elementy znajdujące się wewnątrz obudowy. Dodatkowe dwa symetryczne, trójkątne warianty ze szkła hartowanego i panel stalowy wzbogacają wygląd obudowy i ułatwiają pracę podczas budowy zestawu. Dodatkowo wersja Air jest wyposażona w dwa panele siatkowe zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza z przodu i u góry, co zapewnia ogromny przepływ powietrza. Obudowa Divider 500 TG Air Mid Tower to obudowa nowej generacji do komputerów gamingowych dla zwykłych użytkowników, entuzjastów i profesjonalnych graczy, zapewniająca im niespotykaną satysfakcję. Panele boczne w stylu Avant lewa strona Panele boczne w stylu Avant lewa strona Wyjątkową cechą Divider 500 TG Air jest to, że cztery symetryczne, trójkątne panele są uniwersalne i dopasowane do siebie. Zapewniamy dodatkowy trójkątny panel ze szkła hartowanego po lewej stronie, który wzbogaca wygląd obudowy podczas budowy zestawu. Na przykład można trzymać się domyślnej konfiguracji lub zamontować dwa trójkątne panele ze szkła hartowanego po lewej stronie. Panele boczne w stylu Avant prawa strona Dodatkowy trójkątny panel ażurowy po prawej stronie wzbogaca wygląd obudowy oraz poprawia wentylację. Przy konfiguracji paneli można trzymać się domyślnej konfiguracji lub mieć dwa stalowe panele po prawej stronie przy instalacji wentylatorów po stronie płyty głównej do wlotu lub wylotu powietrza w zależności od konfiguracji komputera. Panele zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza Divider 500 TG Air jest wyposażony w dwa duże panele siatkowe zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza z przodu i u góry, co zapewnia ogromną wydajność przepływu powietrza. Osłona zasilacza i wspornik pomocniczy GPU Riser Wbudowana osłona zasilacza została zaprojektowana tak, aby ukryć nieestetyczne przewody zapewniając przy tym dobrą wentylację. Wspornik kabla pionowego montażu karty graficznej nie tylko umożliwi pionową instalację GPU, ale także pomaga zmniejszyć obciążenie gniazd PCI-E. Zaprezentuj to po swojemu Opatentowane, obrotowe gniazda PCI-E umożliwiają ustawienie karty graficznej w poziomie lub w pionie, tworząc mnóstwo elastycznej przestrzeni dla zestawu. Doskonała filtracja kurzu Divider 500 TG Air posiada dobrze zaprojektowaną filtrację kurzu. Wszystkie wyjmowane filtry po wewnętrznej stronie, z prawej strony, na froncie, u góry i u podstawy zapewniają doskonałą ochronę przed kurzem i poprawiają redukcję

zabrudzeń. Wlot i wylot powietrza Wydajność chłodzenia obudowy Divider 500 TG Air jest znakomita. Dwa duże panele z azurowe z przodu i u góry umożliwiają ogromny przepływ powietrza. Ponadto szczelina między dwoma trójkątnymi kawałkami szkła hartowanego i panelami stalowymi po lewej stronie umożliwia optymalny dopływ powietrza. Wyloty chłodzące mogą znajdować się po prawej stronie panelu stalowego (dwa panele stalowe), z tyłu i na górze obudowy, w zależności od wybranego projektu. Dodatkowe trójkątne panele ze szkła hartowanego i stali nie tylko wzbogacają wygląd konstrukcji, ale również umożliwiają bardziej elastyczne chłodzenie zestawu. Temperatury bez obciążenia i przy pełnym obciążeniu Aby umożliwić naszym klientom lepsze zrozumienie wydajności termicznej obudowy Divider 500 TG Air ATX Mid Tower, przeprowadziliśmy test systemu na biegu jałowym i przy pełnym obciążeniu. Użyliśmy AIDA64 Extreme Portable i FurMark ASUS ROG Edition, które działały w tym samym czasie przez 30 minut, a obrazy termowizyjne zostały wykonane za pomocą kamery termowizyjnej Testo 885-2.

- Typ obudowy **Midi Tower**
- Format obudowy **Mini-ATX**
- Format obudowy **Micro ATX**
- Format obudowy **ATX**
- Panel boczny **Szkló hartowane**
- Podświetlenie obudowy **Nie**
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) **9**
- Miejsca montażowe 2,5" wewn. **7**
- Miejsca montażowe 2,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 3,5" wewn. **2**
- Miejsca montażowe 3,5" zewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" wewn. **0**
- Miejsca montażowe 5,25" zewn. **0**
- Moc zasilacza **Brak**
- Liczba zainstalowanych wentylatorów **2**
- Zainstalowane wentylatory **1 x 120 mm (tył)**
- Zainstalowane wentylatory **1 x 120 mm (przód)**
- Maksymalna ilość wentylatorów **8**
- Opcjonalne wentylatory **1 x 120 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 240 mm (górá)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 140 mm (górá)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (tył)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (górá)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 280 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 240 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 140 mm (przód)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 280 mm (górá)**
- Opcjonalne chłodzenie wodne **1 x 120 mm (przód)**
- Ilość złącz zas. MOLEX **0**
- Ilość złącz zas. Floppy **0**
- Ilość złącz zas. SATA **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin **0**
- Ilość złącz zas. 4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 8-pin 12V **0**
- Złącza na przednim panelu **2 x USB 3.0**
- Złącza na przednim panelu **1 x USB Typ C**
- Złącza na przednim panelu **1 x słuchawki**
- Złącza na przednim panelu **1 x mikrofon**
- Maksymalna długość karty graficznej **390**
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU **170**

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **530 x 230 x 466 mm**
- Waga **10.29**
- Pozostałe parametry **Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 280mm, 1 x 140mm 1 x 240mm, 1 x 120mm Right (M/B Side): 1 x 240mm (vertical-installed GPU recommended), 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm**

Parametry

Stan

Nowy